

产 品 规 格 书



客户代码 : JWT5074
 产品名称 : 石英晶体谐振器
 产品型号 : SMD 3225-4P
 标称频率 : 24.000MHz
 客户料号 : _____
 JWT 料号 : CF4024M00012T5074020
 提交时间 : 2021-08-25

拟 制	审 核	批 准
唐梦梦		

客户认可:

审 核	批 准

请将批准后的规格书复印件回传给晶威特电子



合肥晶威特电子有限责任公司

HEFEI JINGWEITE ELECTRONICS CO., LTD

地址: 安徽省合肥市经开区云谷路 2569 号

ADD: No. 2569 YunGu Road, HeFei Economy & Technology Development District

TEL: 0551-63350152

FAX: 0551-63350135

mail: hfjwt@hfjwt.cn

http: //www. hfjwt. cn

● 产品描述

1. 封装形式

环氧树脂 电阻焊 激光焊

2. 封装介质

氮气 真空 其他

3. 标准状态

除特别规定，在以下标准大气状态下测试：

环境温度：25±5℃

相对湿度：30%~80%

但对结果有疑义时，测试应在以下范围内：

环境温度：25±2℃

相对湿度：40%~70%

4. 测量仪器

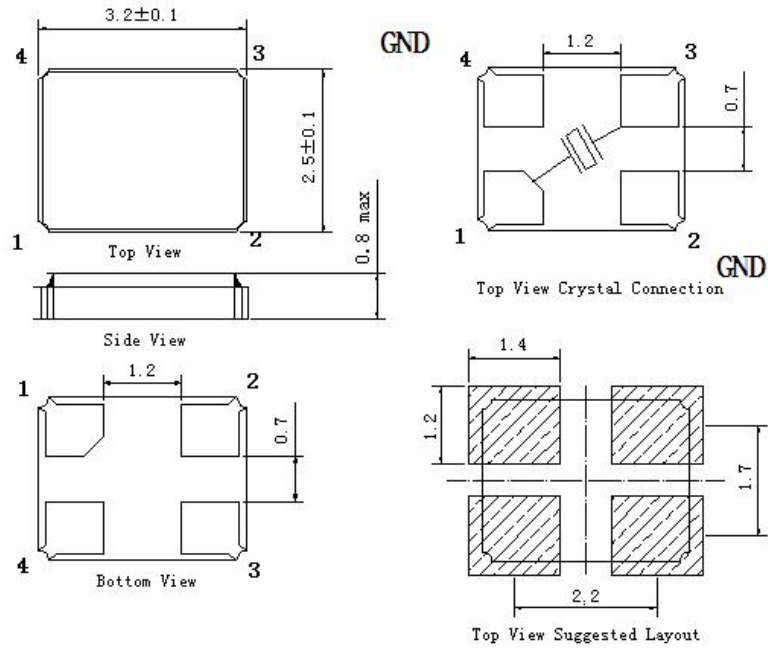
使用 S&A 250B 和绝缘电阻测试仪或者其他相同类型仪器测量电气特性。

● 电气参数

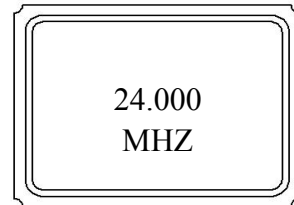
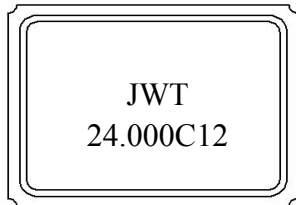
序号	参 数	符 号	规 格				备 注
			最小值	典型值	最大值	单位	
1	标称频率	F0	24.000			MHz	
2	振荡模式	-	基频				AT-CUT
3	负载电容	CL	12			pF	
4	频率偏差	FL	±10			ppm	25±2℃
5	温度频差 1	TC	±30			ppm	基准温度：25℃
6	工作温度 1	-	-40	~	+85	℃	
7	温度频差 2	TC	±10			ppm	基准温度：25℃
8	工作温度 2	-	-20	~	+70	℃	
9	激励功率	DL	1	100	350	uW	
10	谐振电阻	RR	≤40			Ω	
11	静电容	C0	≤3.0			pF	
12	绝缘电阻	IR	≥500			M Ω	at DC 100V
13	寄生衰减	SPDB	≤-3.5			dB	-1000ppm~6500ppm
14	老化率	-	±2			ppm	1st year max
15	存储温度范围	-	-55	~	+125	℃	

● 外形尺寸

(单位: mm)

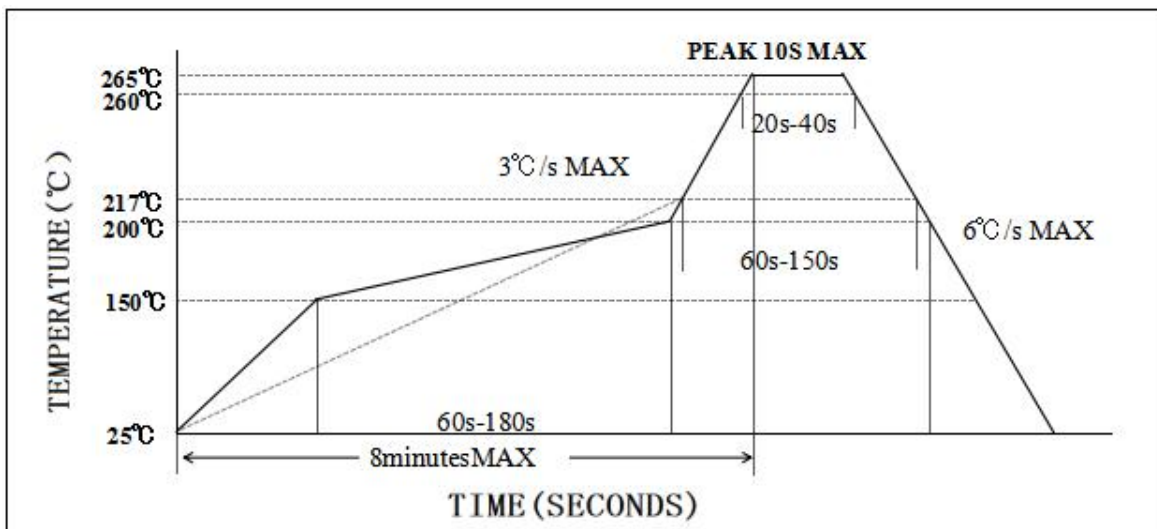


● 印字



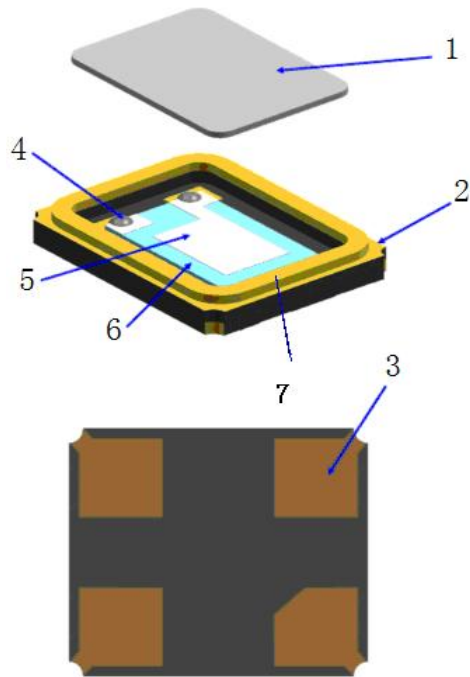
JWT ----- LOGO
 24.000 ----- 标称频率 24.000 ----- 标称频率
 12 ----- 负载电容

● 回流焊温度曲线 (建议)



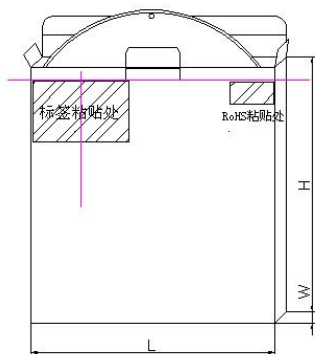
焊锡熔点: 217 °C, 60 sec. Min.
 峰值温度: 260 ± 5 °C, 10 sec. Max. (无铅)

● 产品结构



NO.	组 件	材 质	数 量
1	上盖	kovar	1
2	基座	Al ₂ O ₃	1
3	引脚	Au	4
4	导电胶	Ag + 硅树脂	4
5	电极	Noble Metal	2
6	晶片	SiO ₂	1
7	可伐环	可伐合金	1

3. 包装方式:



1 卷/包装盒



10 盒/包装箱

尺寸与数量 (单位: mm)

类 型	尺寸 (L*W*H)	数 量
包装盒	180*20*180	3000pcs
包装箱	240*200*200	30000pcs

标准包装: 每卷 3000pcs。

4. 标签内容

- * 客户代码
- * 标称频率
- * 负载电容
- * 频率偏差
- * 等效电阻
- * 生产日期
- * 订 单 号
- * 料 号
- * 型号
- * 数量
- * 唛头

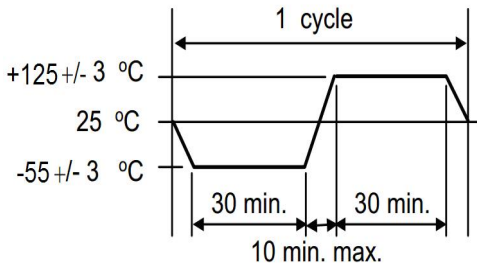
★ 备注: 顾客对印字、标签、包装有规定要求的, 请提供操作程序。

●可靠性

1、机械性能试验

序号	测试项目	试验标准	测试方法	判定标准
1	跌落	GB/T2423.8	晶体从 150 厘米高度自由下落至 3 厘米硬木板，重复 3 次。	A、C
2	冲击	GB/T2423.5	半正弦波冲击（1000G），持续时间：0.5ms，X、Y、Z 三个轴向各 3 次。	A、C
3	振动	GB/T2423.10	振动频率 10~2000Hz 振幅 1.52mm 扫描时间 20 min 方向 X、Y、Z(三个方向各 2 小时)	A、C
4	可焊性	IEC60068-2-58	焊接温度 245℃±5℃ 浸入深度 0.5 mm 浸入时间 3 秒±0.5 秒， 助焊剂 松香树脂甲醇溶剂（1：4）	E

2. 环境性能试验

序号	测试项目	试验标准	测试方法	判定标准
5	耐焊接热	IEC60068-2-58	预热温度 180℃ 预热时间 60 ~ 120 sec. 焊接温度 260±5℃ 浸入时间 10±1 sec.	A、C、D
6	高温存储	GB/T2423.2	晶体在温度+125℃±2℃中放置 500±12 小时。	A、C、D
7	低温存储	GB/T2423.1	晶体在温度-40℃±2℃中放置 500±12 小时。	A、C、D
8	温度冲击	GB/T2423.22	晶体按下表温度做 10 个循环。 	A、C、D
9	稳态湿热	GB/T2423.3	晶体在温度 85℃±3℃，湿度 85%条件下放置 500 小时。	A、C、D

3. 可靠性判定

规 格	
A	频率变化：±5ppm 以内或者满足客户规格要求。
B	频率变化：±10ppm 以内或者满足客户规格要求。
C	谐振电阻 (RR) 变化：±20%以内或者 5Ω (取较大值)。
D	常温常湿状态下放置 2 小时后测试。
E	浸入端至少 95%面积覆盖着新的焊接材料。

★ 备注：

1. 可根据客户要求增加项目。
2. 本产品不支持超声波焊接，因为晶体可能会发生共振，并可能损坏，如有需要请联系我们。
3. 不建议重复焊接，重复焊接次数不能超过 3 次。